

5 W hermetically sealed plastic silicon Zener diodes offering the following advantages :

- Large voltage range : 3,3 V to 200 V
- Pro Electron registration
- High surge capability : 200 W @ 10 ms

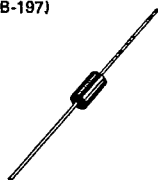
Diodes Zener au silicium encapsulées plastique de 5 W offrant les avantages suivants :

- Gamme de tension étendue : 3,3 V à 200 V
- Enregistrement Pro Electron
- Forte tenue en surcharge : 200 W @ 10 ms

P_{tot} = 5 W

3,3 V ≤ V_{ZT nom} ≤ 200 V

Case : DO-27A (CB-197)
Boîtier :



ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

T_{amb} = 25°C

d = 10 mm

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

DC power dissipation (see fig. 1) <i>Dissipation de puissance en régime permanent (voir fig. 1)</i>	T _{amb} ≤ 50°C	P _{tot}	5	W
Continuous reverse current <i>Courant inverse continu</i>	T _{amb} = 50°C	I _{ZM}	See page 2 <i>Voir page 2</i>	mA
Non repetitive surge peak power dissipation (t = 10 ms) (see fig. 5) <i>Puissance de surcharge crête accidentelle (t = 10 ms) (voir fig. 5)</i>		P _{RSM}	200	W
Operating temperature <i>Température de fonctionnement</i>		T _{oper}	- 65 → + 175	°C
Storage temperature <i>Température de stockage</i>		T _{stg}	- 65 → + 175	°C
Maximum junction temperature <i>Température maximale de jonction</i>	max	T _j	175	°C
Maximum lead temperature for soldering during 3 s at 5 mm from case <i>Température maximum de soudure des connexions pendant 3 s à 5 mm du boîtier</i>		T _L	300	°C

Junction-ambient thermal resistance

Résistance thermique jonction-ambiante

max

R_{th(j-a)}

25

°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

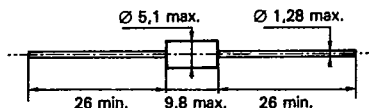
Tamb = 25°C

Types	V _{ZT} /I _{ZT} * min max (V)		r _{ZT} /I _{ZT} max (Ω)	I _{ZT} (mA)	αV _Z typ (10 ⁻⁴ /°C)	I _R /V _R max (μA)	V _R (V)	I _{ZM} (mA)
	BZV 48 C 3V3	3,1	3,5	3	380	— 6,0		
BZV 48 C 3V6	3,4	3,8	2,5	350	— 6,5			1310
BZV 48 C 3V9	3,7	4,1	2	320	— 6,0			1220
BZV 48 C 4V3	4,0	4,6	2	290	— 4,0			1090
BZV 48 C 4V7	4,4	5,0	2	260	— 2,0			1000
BZV 48 C 5V1	4,8	5,4	1,5	240	1,0			925
BZV 48 C 5V6	5,2	6,0	1	220	2,5	20	1	830
BZV 48 C 6V2	5,8	6,6	1	200	3,2	10	1	750
BZV 48 C 6V8	6,4	7,2	1	175	4,0	10	2	690
BZV 48 C 7V5	7,0	7,9	1,5	175	4,5	10	2	630
BZV 48 C 8V2	7,7	8,7	1,5	150	4,8	10	3	570
BZV 48 C 9V1	8,5	9,6	2	150	6,1	10	6,6	520
BZV 48 C 10	9,4	10,6	2	125	6,5	10	7,6	470
BZV 48 C 11	10,4	11,6	2,5	125	6,0	5	8,3	430
BZV 48 C 12	11,4	12,7	2,5	100	6,5	2	9,1	390
BZV 48 C 13	12,4	14,1	2,5	100	6,5	1	9,9	350
BZV 48 C 15	13,8	15,6	2,5	75	7,0	1	11,4	320
BZV 48 C 16	15,3	17,1	2,5	75	7,0	0,5	12,2	290
BZV 48 C 18	16,8	19,1	2,5	65	7,5	0,5	13,7	260
BZV 48 C 20	18,8	21,2	3	65	7,5	0,5	15,2	235
BZV 48 C 22	20,8	23,3	3,5	50	8,0	0,5	16,7	215
BZV 48 C 24	22,8	25,6	3,5	50	8,0	0,5	18,2	195
BZV 48 C 27	25,1	28,9	5	50	8,5	0,5	20,5	170
BZV 48 C 30	28	32	8	40	8,5	0,5	22,8	155
BZV 48 C 33	31	35	10	40	8,5	0,5	25	140
BZV 48 C 36	34	38	11	30	8,5	0,5	27,4	130
BZV 48 C 39	37	41	14	30	9,0	0,5	29,6	120
BZV 48 C 43	40	46	20	30	9,0	0,5	32,7	110
BZV 48 C 47	44	50	25	25	9,0	0,5	35,7	100
BZV 48 C 51	48	54	27	25	9,0	0,5	38,8	92
BZV 48 C 56	52	60	35	20	9,0	0,5	42,5	83
BZV 48 C 62	58	66	42	20	9,0	0,5	47,1	75
BZV 48 C 68	64	72	44	20	9,0	0,5	51,7	69
BZV 48 C 75	70	79	45	20	9,0	0,5	57	63
BZV 48 C 82	77	87	65	15	9,0	0,5	62,4	57
BZV 48 C 91	85	96	75	15	9,0	0,5	69,2	52
BZV 48 C 100	94	106	90	12	9,0	0,5	76	47
BZV 48 C 110	104	116	125	12	9,5	0,5	83,5	43
BZV 48 C 120	114	127	170	10	9,5	0,5	91,2	39
BZV 48 C 130	124	141	190	10	9,5	0,5	98,8	35
BZV 48 C 150	138	156	330	8	9,5	0,5	114	32
BZV 48 C 160	153	171	350	8	9,5	0,5	122	29
BZV 48 C 180	168	191	430	5	9,5	0,5	137	26
BZV 48 C 200	188	212	480	5	10	0,5	152	23

* Pulse test $t_p < 50 \text{ ms}$ $\delta < 2 \%$
Mesure en impulsion

The regulation voltages are defined according to the E 24 series
Les tensions de régulation sont définies selon la série E 24

Forward voltage drop : $V_F < 1,2 \text{ V}$ @ $I_F = 1 \text{ A}$, $T_{amb} = 25^\circ \text{C}$
Chute de tension directe

CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER

Weight : 1g

Masse
www.DataSheet4U.comMarking clear, ring at cathode end
Marquage en clair, anneau coté cathode

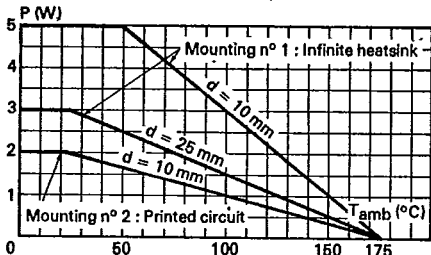


Fig. 1 — Maximum allowable power dissipation versus ambient temperature.

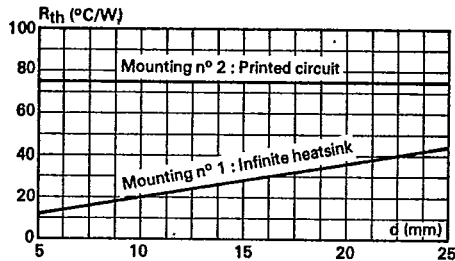


Fig. 2 — Thermal resistance junction-ambient versus lead length (typical values).

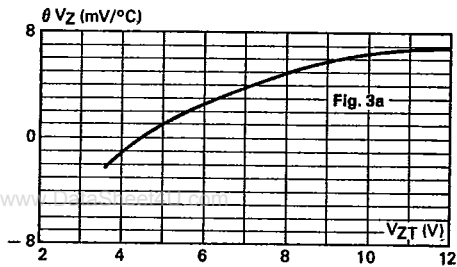


Fig. 3a

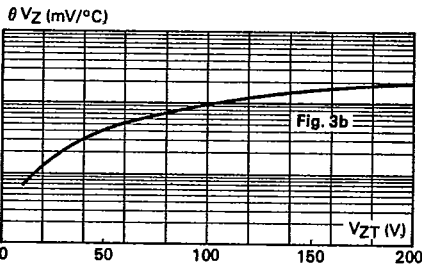


Fig. 3b

Fig. 3a - 3b — Temperature coefficient $\theta V_Z = \frac{\Delta V_Z T}{\Delta T_j}$ versus V_{ZT} (typical values)

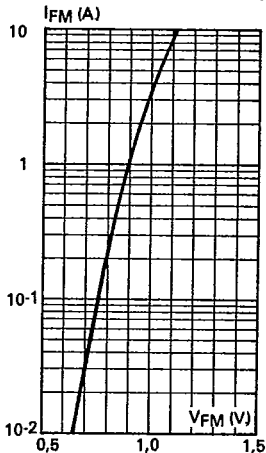
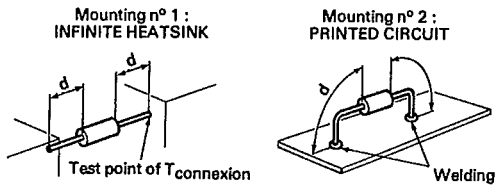


Fig. 4 — Peak forward current I_{FM} versus peak forward voltage drop V_{FM} at T_j initial = 25°C (typical values).

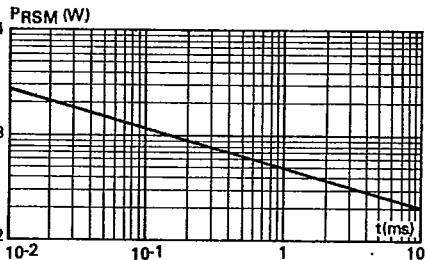


Fig. 5 — Non repetitive surge peak reverse power dissipation PRSM versus pulse duration at T_j initial = 25°C (maximum values).

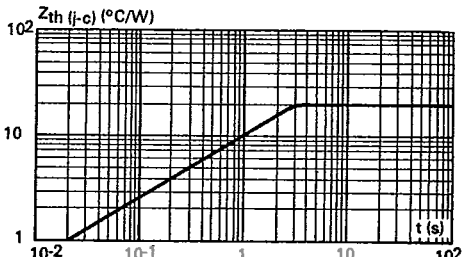


Fig. 6 — Transient thermal impedance junction-connections $Z_{th}(j-c)$ versus pulse duration t for mounting n° 1 with $d = 10$ mm (typical values).